



TAKADA

出展のご案内

<超音波カッティング装置(量産用途)>

SiC, Ga₂O₃やセラミックス基板を超音波アシスト切断で
高速・高品質でダイシング
最新鋭フルオート機『CSX501』

実機展示



<超音波カッティング装置(不良解析/品質確認用途)>

不良箇所の解析及び工程内の品質管理や、
研究開発の観察用途など、幅広い分野で使用され続ける
断面観察用カッティング装置『CSX-100Lab』

実機展示

<枚葉式ウェット処理装置>

有機膜剥離・洗浄・リフトオフと1台でフレキシブルに対応
枚葉式ウェット装置『TWP』シリーズ

※バッチ洗浄機、IPA洗浄乾燥機などもラインナップしております

パネル展示

